CBETA電子佛典集成

CBETA Chinese Electronic Tripitaka Collection

eBook

I00na001

# 北朝佛教石刻拓片百品

# 說明

財團法人佛教電子佛典基金會

財團法人 佛教電子佛典基金會

# 目次


- 編輯說明
- 章節目次
  - 說明
- 卷目次
- 贊助資訊

# 編輯說明

- 本電子書以「CBETA 電子佛典集成 Version 2025.R3」為資料來源。
- 漢字呈現以 Unicode 3.0 為基礎，不在此範圍的字則採用組字式表達。
- 梵文悉曇字及蘭札字均採用羅馬轉寫字，如無轉寫字則提供字型圖檔。
- CBETA 對底本所做的修訂用字以紅色字元表示（黑白色系版本則無顏色差別）。
- 若有發現任何問題，歡迎來函 service@cbeta.org 回報。
- 版權所有，歡迎自由流通，但禁止營利使用。

## 說明

《北朝佛教石刻拓片百品》一書出版於 2008 年 5 月，由中央研究院歷史語言研究所顏娟英主編。本協會在取得授權下，針對該書釋文進行數位化標記作業。

依集成架構方式所處理而成之釋文，與書本相較有若干不同呈現樣貌，特就三種較為重要的格式說明如下：

一、行首資訊

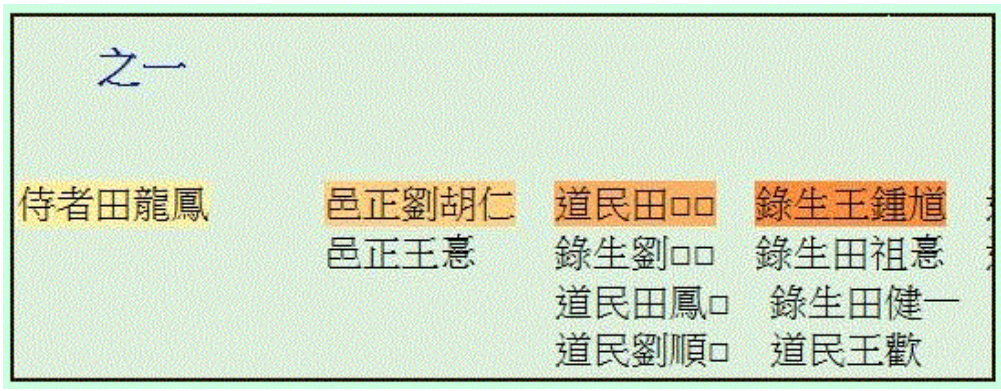
㈠以「I01」作為本典籍代號。以經號格式「n0123」依序編排各品。以頁碼格式「p0123」記錄文字在原書的頁數。以欄位格式「a,b,c,d…」安排「文字區塊」。保持釋文中各「文字區塊」的行號，但特別以「00」行記錄釋文以外的標題。

㈡如「I01n0001_p0003b01」即表示「本典籍（I01）中第1品（n0001）・第3頁（p0003）・第2個文字區塊（b）・釋文內容第1行（01）」。

㈢再如「I01n0001_p0003a00」即表示「本典籍（I01）中第1品（n0001）・第3頁（p0003）・第1個文字區塊（a）・標題（00）」，此處之碑文標題為：宕昌公暉福寺碑。

二、猜測字

㈠因拓片保存狀況不良致使某些拓本文字模糊或缺漏，書上釋文是以特殊字體或記號來標示文字的確定度。對這些猜測字，本集成以文字背景色加以區分，採用四個不同層次的「橙色」背景，愈深的表示愈不肯定。比如這個模擬畫面：



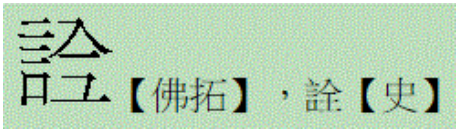

㈡又，當滑鼠指標移到猜測字時，會出現 popup 視窗以說明該字的「信心程度」。如：




三、別字

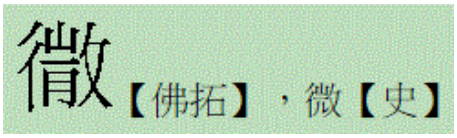
㈠史語所書上釋文大體採用現代通行字，若與原拓本用字有顯著差異者則另以「別字」欄記錄，並在釋文用字旁標「*」。本集成仿照《大正藏》校勘方式來處理別字，以史語所書上釋文用字為本文，別字出現之處則加以校勘。

㈡如「夫玄宗幽寂。非名相之所[1]詮」，校勘[1]的內容為：




以上校勘內容中，有【佛拓】及【史】兩個版本略符。【佛拓】表示「原拓本用字」，【史】表示「中研院史語所釋文用字」。

㈢一品釋文中若同一校勘字出現多次，則在重複出現的字前標上[＊]。如 p0003b21「庶運[＊]微因」，該[＊]之內容可溯至 p0003b01「[2]微言以之載揚」，也就是這個內容：




由於集成架構有其通體一致性，所以若按 CBReader 預設值來閱讀佛拓釋文不一定理想。假如行中文字又多又長，建議手動拉大經文區，將字形縮小一些；想看直排，可以將校勘區拉小，字形也縮小一些。另外，依個人需要，若想讓整體文字排列較為整齊，可以將標點符號隱藏起來。

基於授權關係及作業時程，本集成目前尚無法將全書內容完整收錄，諸如拓本圖像、相關的後設資料及附錄等等，有興趣者可參考《北朝佛教石刻拓片百品》一書，或前往史語所「佛像石刻造像拓本」網站挖掘更多佛拓寶藏。

# 聯絡我們

財團法人
佛教電子佛典基金會（CBETA 基金會）
CBETA Comprehensive Buddhist Electronic Text Archive Foundation

service@cbeta.org
(02) 2383-2182 轉分機 12
官網 https://cbeta.org/
CBETA Online https://cbetaonline.dila.edu.tw/
立即贊助 https://cbeta.org/quick-donate/

# 贊助資訊

CBETA 長年來陸續將歷代重要佛典數位化為「CBETA 電子佛典集成」，不僅收錄了大量的珍貴文獻，更致力於校勘考證用字及增添新式標點，提升佛典的文獻品質及易讀性。「CBETA 電子佛典集成」是大眾廣為運用的公共資源，此成果也獲得國際學界的重視及肯定。

對於一個從事佛法志業的非營利團隊來說，能夠長期埋首理想、踏實耕耘，實屬不易。為了提供更優質的服務，CBETA 基金會擬增聘專業人力，擴大組織規模，懇請大家慷慨解囊、熱情贊助，讓未來有更多更好的電子佛典。

贊助捐款

「水滴雖微，漸盈大器，凡福充滿，從纖纖積。」
—— CBETA 2024.R2, T04, no. 210, p. 565a5-6